

2011年11月14日

セミコン・ジャパン 2011出展のお知らせ  
(小間番号:3C-1006/ホール3)

**SEMICON®**  
Japan2011

弊社は、12月7日(水)～9日(金)の3日間、幕張メッセにおいて開催される『セミコン・ジャパン2011』に出展いたします。国内最大級の実績を有する弊社の半導体製造装置のリース事業、中古半導体製造装置の売買事業、半導体製造装置の改造・再生を中心とした技術サービス事業の3つの事業を組み合わせ、お客様に最適な設備導入手段を提供する「トリニティー(三位一体)・サービス」をご紹介します。皆様のご来場をお待ちしております。



2010年の出展の様子

【開催概要】

名称 : [セミコン・ジャパン2011](#)  
会期 : 2011年12月7日(水)～9日(金) 10:00-17:00  
会場 : 幕張メッセ 千葉市美浜区中瀬2-1  
(1～8ホール、国際会議場) 小間番号:[3C-1006](#) [ホール3](#)  
主催 : SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International)

お問合せ窓口  
三井住友ファイナンス&リース株式会社  
電子デバイス設備部  
TEL:03-3515-1940/FAX:03-3515-1959  
Mail:[semicon@smfl.co.jp](mailto:semicon@smfl.co.jp)

以 上